

平成28年度 第1回 ホットスタンピング研究部会

[次 第]

日時：平成28年6月24日（金）10：00～17：00

会場：機械振興会館 6階 6D-4 （東京都港区芝公園3-5-8）

10:00-11:00 ホットスタンピング

東亜工業(株)

上田 益良 氏

11:00-12:00 ホットスタンピング用金型鋼と表面処理について

日本高周波鋼業(株)

殿村 剛志 氏

12:00-13:00 休憩

13:00-14:00 管材のホットスタンピング

(株)ワイテック

近藤 裕樹 氏

14:00-15:00 ホットスタンピング用鋼板

(株)神戸製鋼所

村上 俊夫 氏

15:00-15:30 ホットスタンピング工程のビデオ

豊橋技術科学大学

森 謙一郎 氏

15:30-15:50 今後の活動内容

15:50-16:00 休憩

16:00-17:00 意見交換会